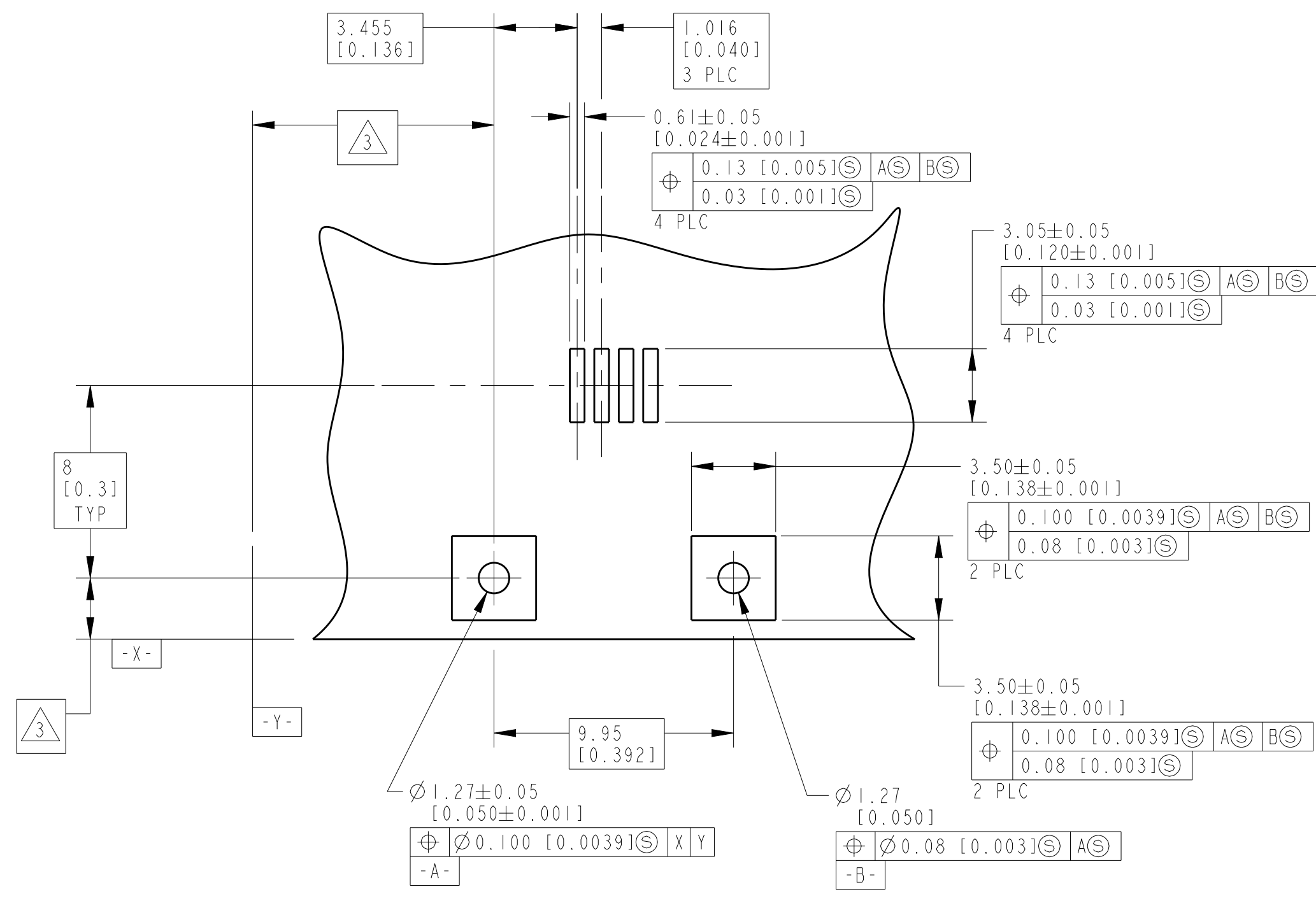
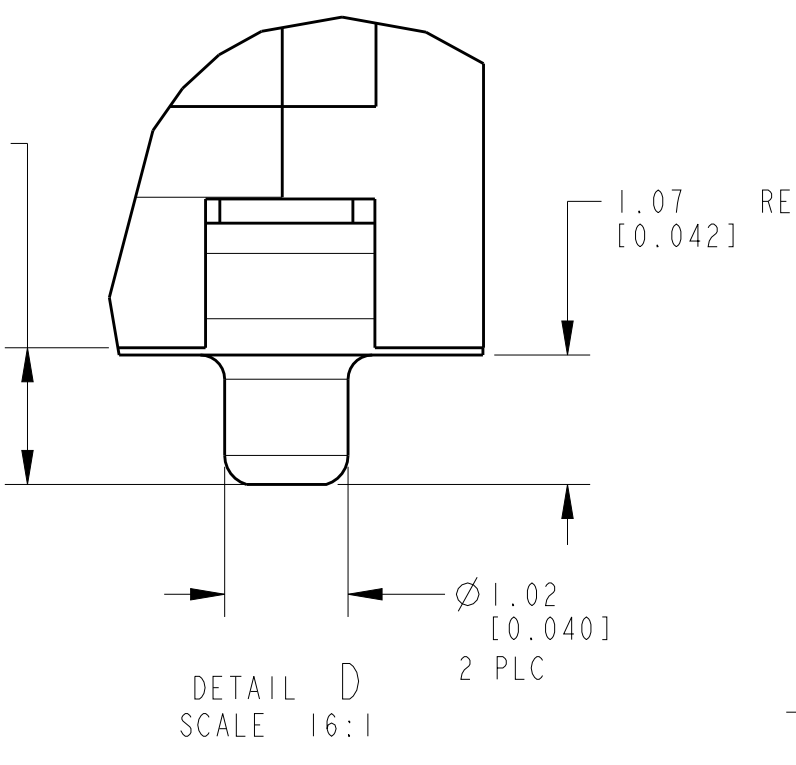
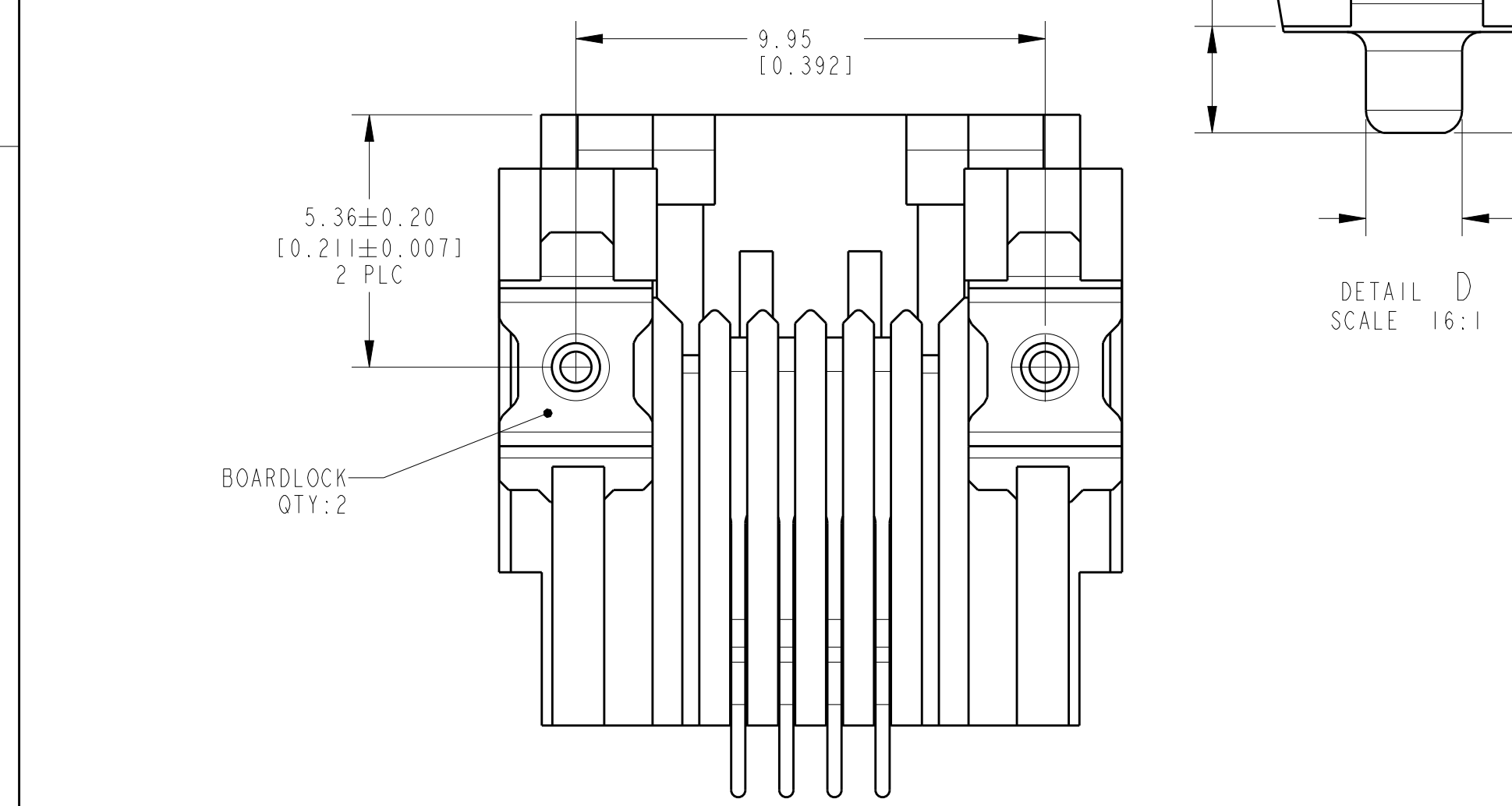
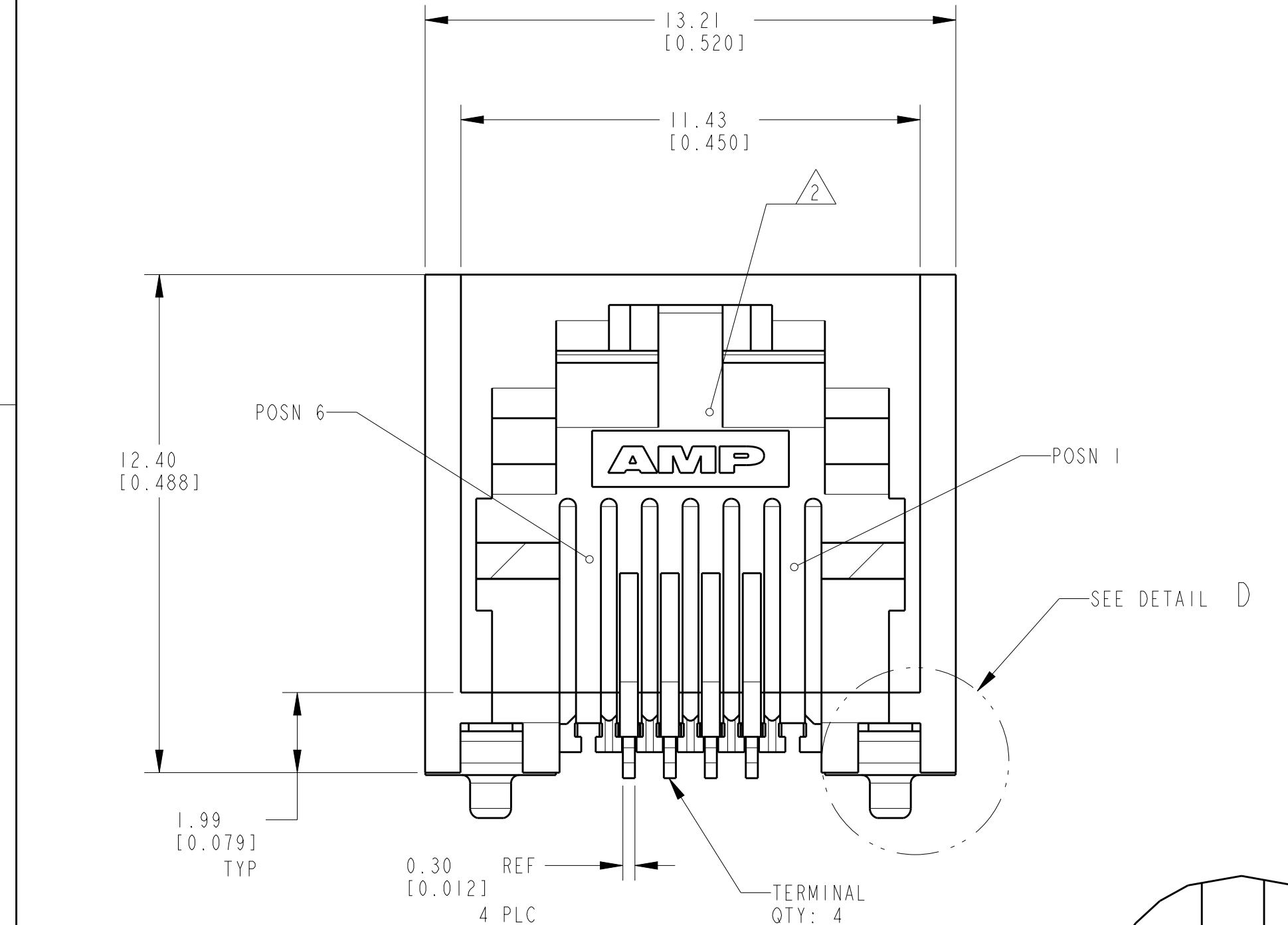
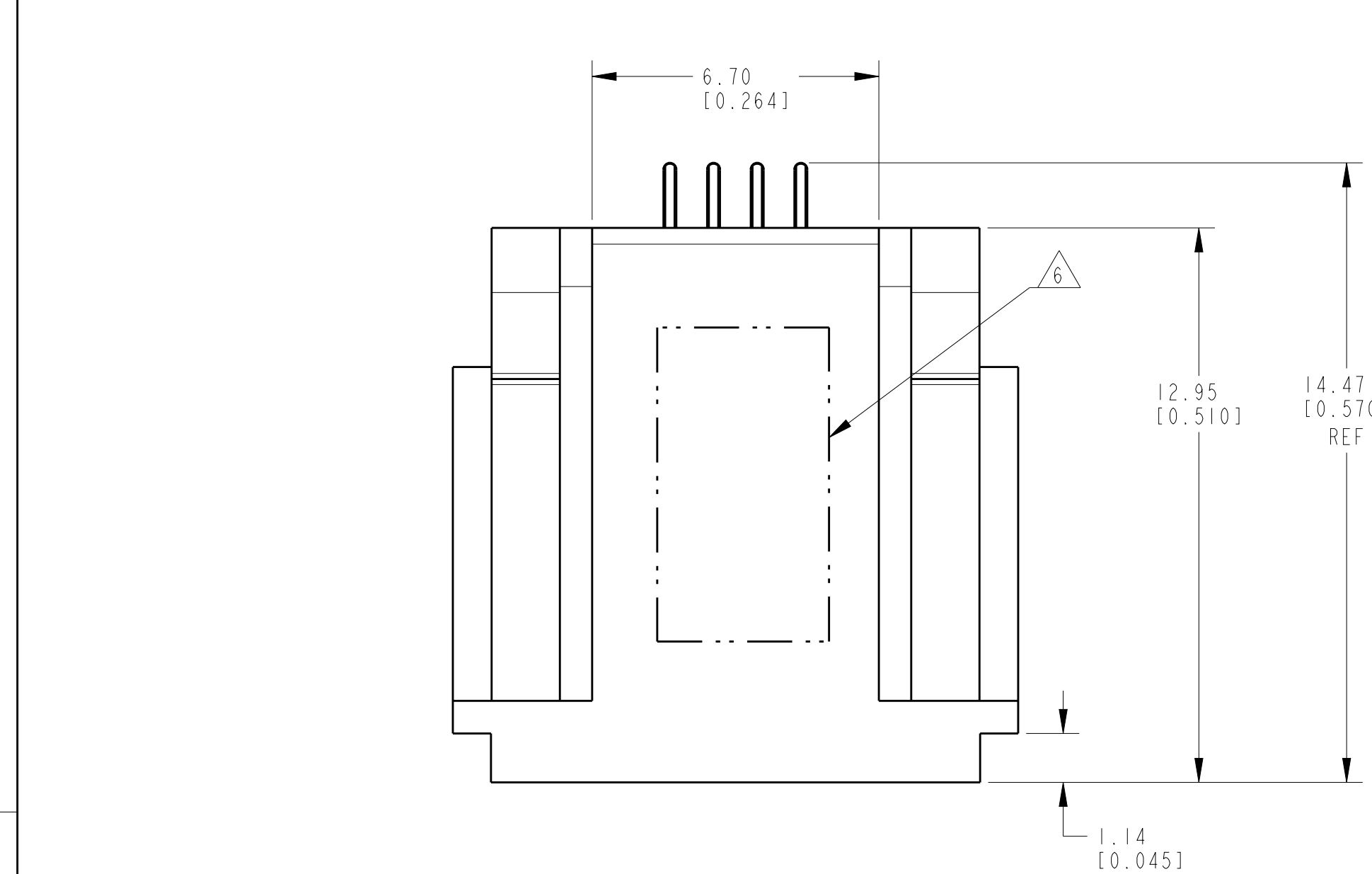
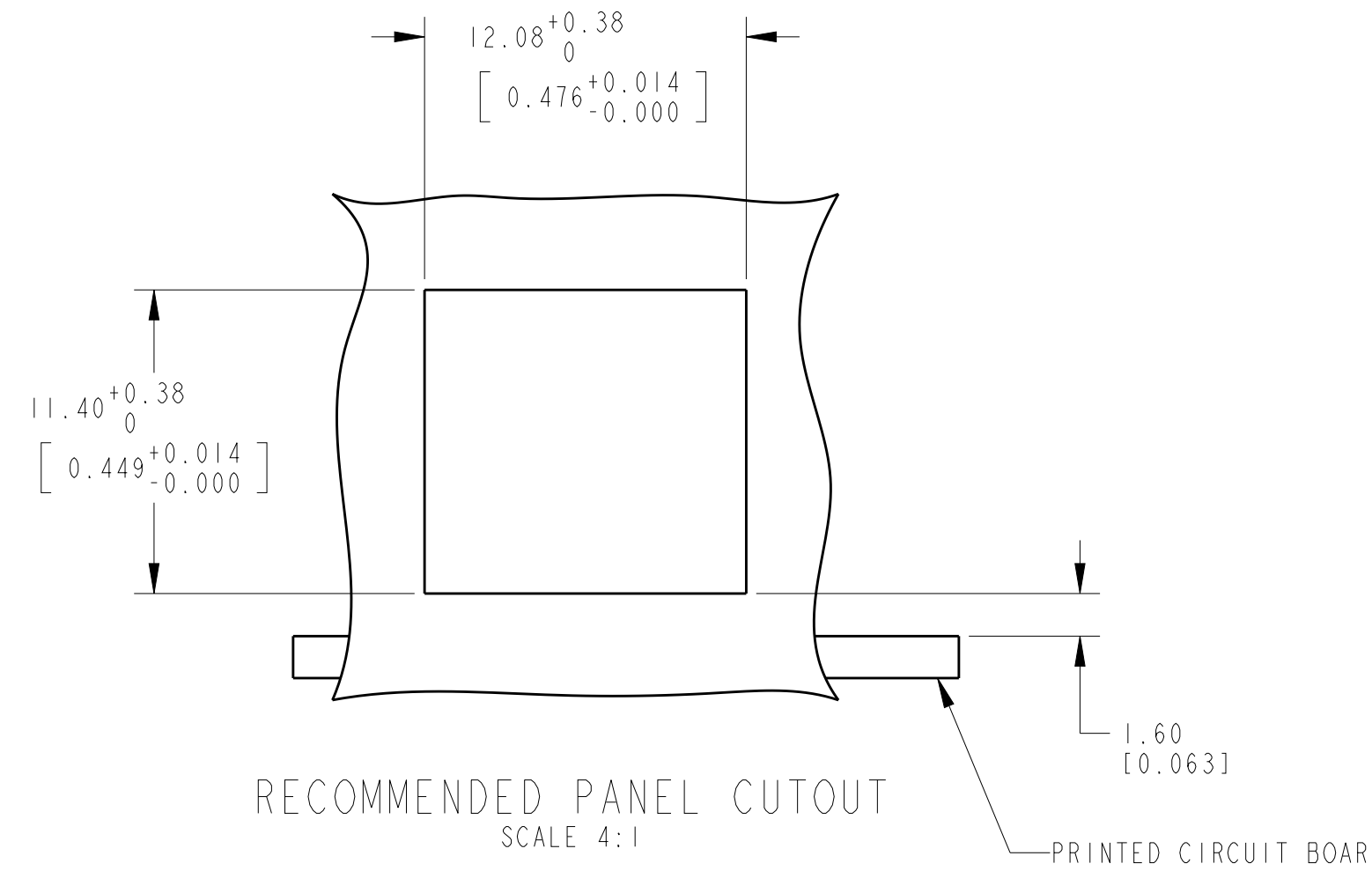
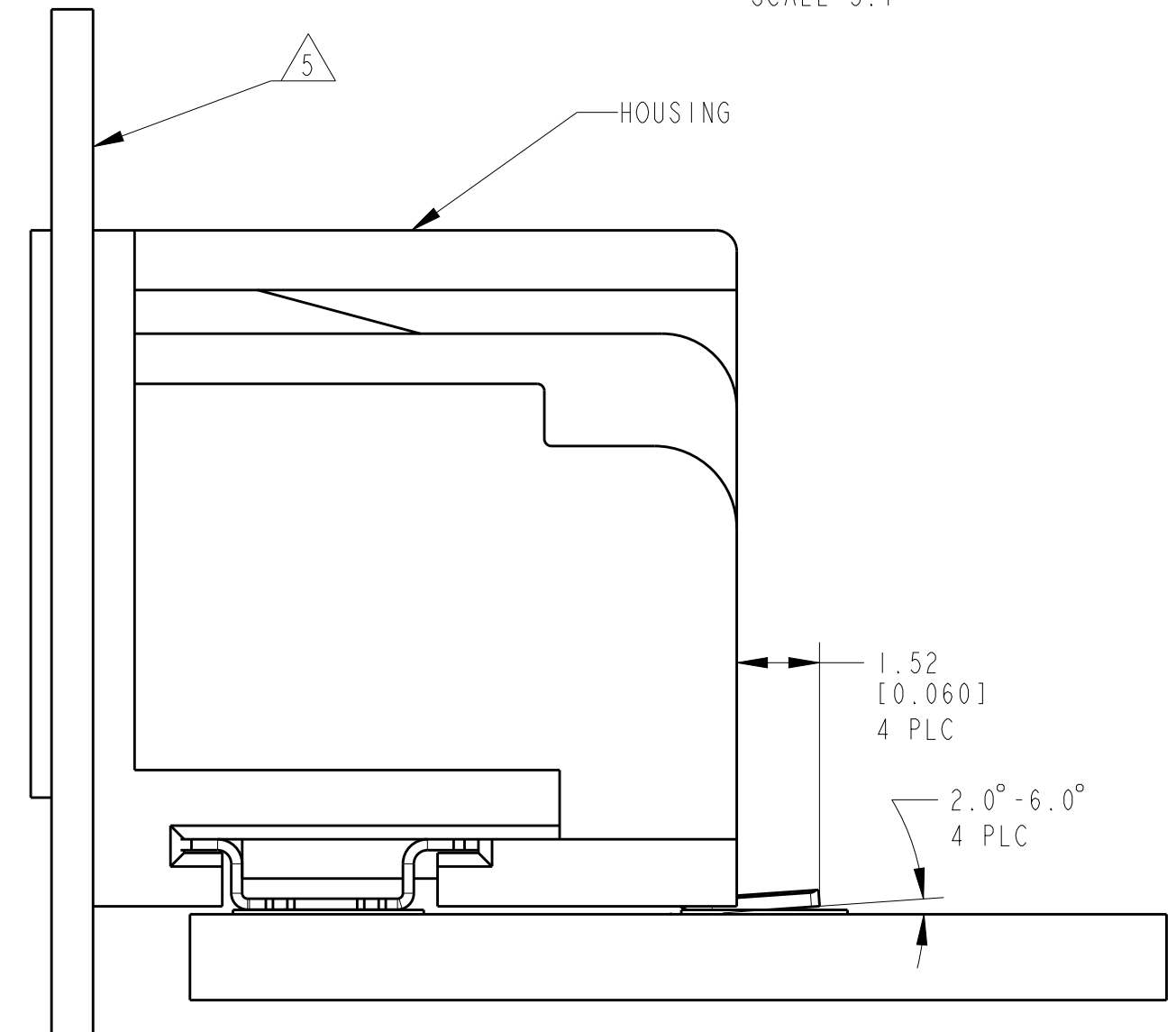




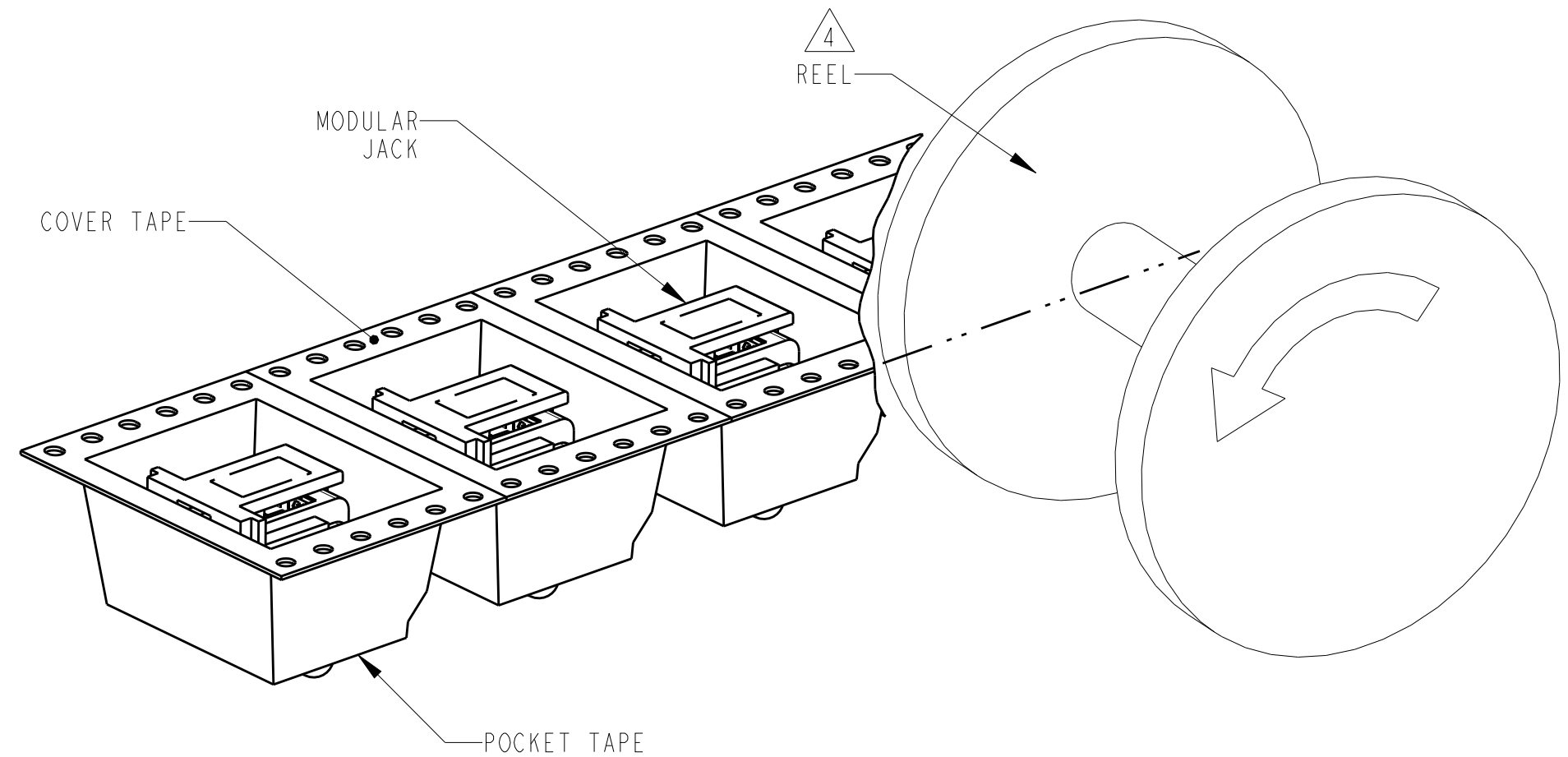
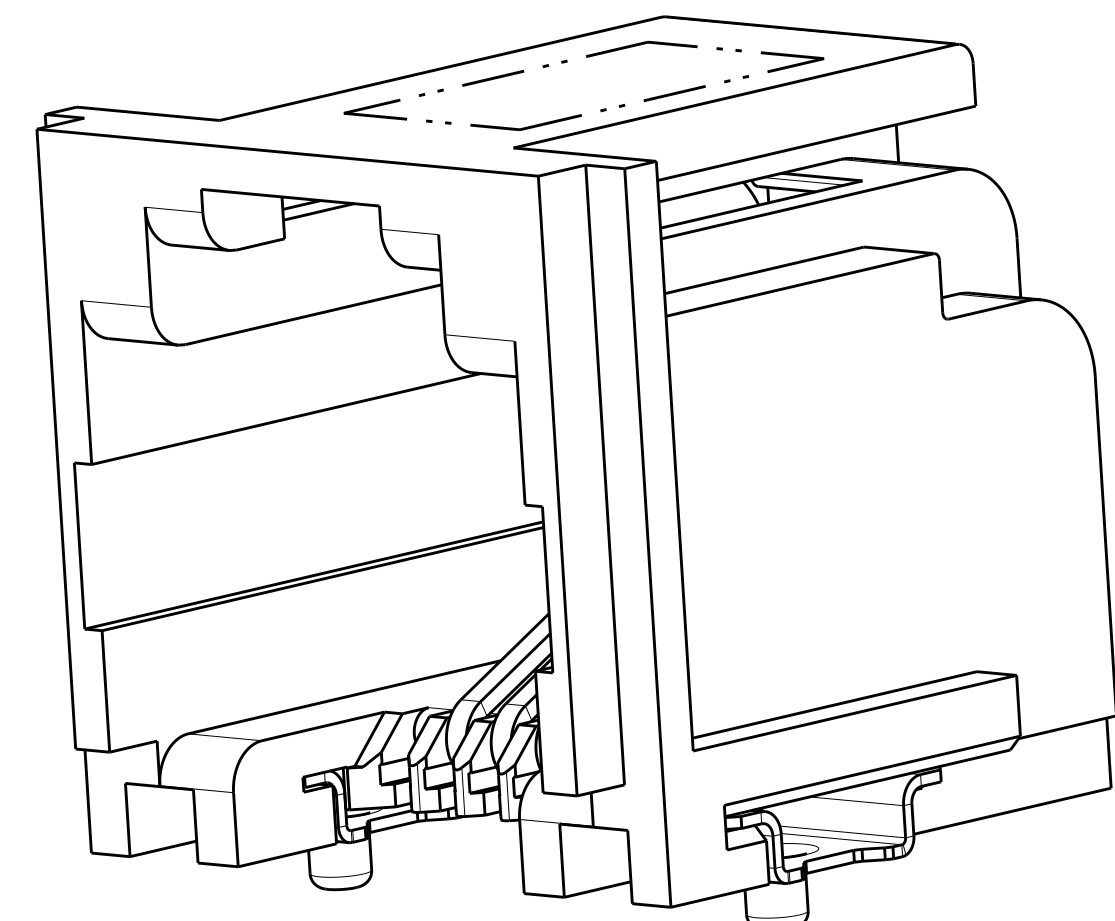
RECOMMENDED PRINTED
CIRCUIT BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE
SCALE 5:1



RECOMMENDED PANEL CUTOUT
SCALE 4:1

LOC		DIST		REVISIONS					
AA		22		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				A		REV PER ECOS11-0201-04	29-07-05	GA	SF
				B		ECO-06-025366	06-11-06	LAM	JW
				C		ECO-07-000895	17-01-07	LAM	JW
				C2		ECO-16-009006	15JUN2016	AD	SH

- 1 MATERIAL:
HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, COLOR - PER PART NUMBER TABLE.
TERMINALS - 0.3[0.012] THICK COPPER-ALLOY PLATED WITH
(SEE TABLE) MINIMUM GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA,
2.5 μm[0.000100] MINIMUM MATTE TIN ON TERMINATION END, BOTH OVER
1.27μm[0.00050] MINIMUM NICKEL OVER ENTIRE TERMINAL.
BOARDLOCK - PHOS BRONZE, 1/2 HARD, 3.81μm[0.00150]
MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27μm[0.00050] MINIMUM NICKEL ON TERMINAL END.
- 2 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC 47 RULES AND REGULATIONS,
PART 68 SUBPART F.
- 3 DATUM ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 4 PACKAGING TAPE AND REEL: (PER EIA 481 SPEC)
32mm WIDE TAPE
24mm POCKET PITCH
560mm REEL DIA
600 PIECES PER REEL
- 5 CONNECTOR SHOULD BE POSITIONED THROUGH PANEL
CUTOUT AS SHOWN TO SUPPORT TOP OF MODULAR JACK FOR
STRAIN RELIEF
- 6 MANUFACTURING DATE CODE LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.
FIRST 2 DIGITS ARE YEAR, SECOND 2 DIGITS ARE WORK WEEK, AND LAST
DIGIT IS THE DAY OF THE WEEK



OBSELETE	0.76μm[.000030]	GREEN	1-5406545-4
OBSELETE	0.76μm[.000030]	BLACK	1-5406545-3
OBSELETE	0.76μm[.000030]	GRAY	1-5406545-1
OBSELETE	1.27μm[.000050]	GREEN	5406545-4
	1.27μm[.000050]	BLACK	5406545-3
	1.27μm[.000050]	GRAY	5406545-1
MIN GOLD THICKNESS		COLOR	PART NUMBER

1ST FORMERLY IT IS CONSIDERED TO BE THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO COMPANY'S POLICY AND THE PROPERTY OF THE COMPANY SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION		DWN G. ATTADIA 29 JUL 05	Tyco Electronics Corporation 's-Hertogenbosch, Nederland	
DIMENSIONS: mm[INCHES]		CHK J. WESTMAN 29 JUL 05	NAME MODULAR JACK ASSEMBLY, 1 PORT, 6/4 POSN, SURFACE MOUNT, RIGHT ANGLE, WITH INWARD BOARDLOCKS	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S. FLICKINGER 29 JUL 05	PRODUCT SPEC 108-1689	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		APPLICATION SPEC 114-6040		RESTRICTED TO
MATERIAL SEE NOTE 1		WEIGHT -		
FINISH SEE NOTE 1		CUSTOMER DRAWING		REV C2
		SCALE 8:1 SHEET 1 OF 1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9